

科技部 函

地址：台北市和平東路2段106號
聯絡人：陳逸倩
電話：02-2737-7137
傳真：02-2737-7619
電子信箱：ychichen@most.gov.tw



受文者：教育部

發文日期：中華民國106年12月5日
發文字號：科部產字第1061010408號
速別：普通件
密等及解密條件或保密期限：
附件：如文(106T0P051004_106D2024525-01.pdf)

主旨：檢送「2017未來科技展」活動資訊，請轉知所屬大專校院及高中職師生踴躍前往參觀，請查照。

說明：

- 一、為展現我國前瞻科研成果，本部首次於本（106）年12月28日至30日假台北世界貿易中心展覽三館（台北市信義區松壽路6號）舉辦「2017未來科技展」，本展集結我國學研界科研成果、科學園區、國家實驗研究院、同步輻射中心、災害防救中心等研發成果，匯集全國72家學研單位參與，展出超過100件具科學突破與產業應用的前瞻技術，包含生技與新藥、醫材、電子與光電、金屬化工與新穎材料、智慧應用與能源環境等5大應用領域，帶領民眾一同見證未來科技所帶來的生活樣貌，提高台灣研發實力的能見度，特邀請學校團體組團參觀，體驗創新研發能量。
- 二、活動內容請參閱附件活動簡介，請鼓勵大專校院及高中職師生安排校外教學踴躍參與，激發科學研究興趣，活動網站、團體參觀報名及公共服務課程報名：<http://www.futuretech.org.tw>，活動詳情請洽詢未來科技展推動辦公室



(02)2577-4249分機259丁妙如小姐。

正本：教育部

副本：本部產學園區司

2017-12-05
10:24:45
電子公文

部長陳良基

裝

訂



線